

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2023-096

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于签订与日常经营相关的采购协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 协议类型及金额：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的全资子公司绵阳焯皓新能源科技有限公司（以下简称“焯皓新能源”）与云南宇泽半导体有限公司（以下简称“宇泽半导体”）签订了《单晶硅片采购协议》（以下简称“采购协议”或“协议”），焯皓新能源拟向宇泽半导体采购单晶硅片合计预计 61,250 万片，根据市场价格进行交易，以本协议签订时 InfoLink Consulting 最新公布的价格均价测算，预计协议金额合计约为 21.25 亿元。该金额仅为根据当前市场价格均价测算，实际以签订的月度采购订单为准。

● 协议生效条件：本次采购协议自双方盖章之日起生效，公司后续将根据实际供销数量和价格每月签订具体采购订单。

● 协议履行期限：自协议签订之日起至 2025 年 7 月 31 日。

● 对公司业绩的影响：本协议为日常经营相关的采购协议，公司签订本协议有助于与上游供应商建立长期稳定的关系，完善公司新能源光伏业务的供应链体系，符合公司发展战略规划。实施过程中的实际交易价格及采购数量以采购订单为准，对公司各年度业绩产生的影响以经审计财务报告为准。

● 风险提示：

本次签订的协议有效期较长，协议履行过程中，如遇政策、市场、环境、客户需求变化等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致协议无法如期或全面履行，协议履行存在一定的不确定性。由于协议总金额较大，远超过公司最近一期经审计的净资产及账面货币资金水平，存在一定的资金风险。本次预

计协议金额根据 InfoLink Consulting 最新公布的单晶硅片均价测算，实际价格会根据市场情况及产品规格差异进行调整，本次预计协议金额不构成业务承诺或业绩预测。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

2023年2月，忻皓新能源与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议书》，建设年产9GW高效单晶电池智能工厂项目，计划总投资约18.62亿元，具体内容详见公司于2023年2月11日披露的《关于全资子公司与绵阳市安州区人民政府签订〈项目投资协议〉暨对外投资的公告》（公告编号：2023-017），在工厂满产状态下，每年需采购原材料硅片约112,500万片。截至本公告披露日，项目工厂现已基本建设完成，产能爬坡如期推进，大部分产线正式投产，并陆续开展销售工作。

根据公司目前光伏业务的开展进度，为保证公司日常生产经营的需求，2023年9月，公司全资子公司忻皓新能源与宇泽半导体签订了《单晶硅片采购协议》，自协议签订之日起至2025年7月31日，宇泽半导体根据供货计划，向忻皓新能源供应单晶硅片，合计预计61,250万片，根据市场价格进行交易，以本协议签订时 InfoLink Consulting 最新公布的价格均价测算，预计协议总金额约21.25亿元。金额仅为根据当前市场价格均价测算，实际以签订的月度采购订单为准。

本协议为日常经营相关的采购协议，不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，无需提交公司董事会和股东大会审议，协议自双方盖章后生效。

二、交易对方情况

名称：云南宇泽半导体有限公司

统一社会信用代码：91532300MA6NUK4U8G

成立时间：2019-05-28

注册地址：云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇彝海社区外周路69号

法定代表人：许堃

注册资本：150,000 万元

主营业务：半导体材料、半导体器件、太阳能电池硅片、太阳能电池制造、加工、批发、零售；电子仪器、设备整机及零部件制造、加工、批发、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅助材料及技术的进口业务（不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）；太阳能电池、组件的研发、制造、销售；光伏发电系统及部件的制造、安装、销售；光伏电站运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：上海鑫融合实业集团有限公司

基于公司与宇泽半导体友好的合作基础，结合宇泽半导体具有国家级高新技术企业及在 N 型硅片领域的良好资质、较为充足的产能、稳定的产品质量及高效的服务水平，公司为进一步稳定长期合作关系，与其签订了长期采购协议。

宇泽半导体非失信被执行人，与公司之间除日常业务往来外不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、 交易标的定价情况

采购定价一月一定，每月月底签订前协商下月价格并签订采购订单，价格随行就市，按市场价格交易。报价包含所有相关的税费、运输费、保险费、包装费等。

四、 采购协议的主要内容及履约安排

1、合作期间：

自协议签订日起至 2025 年 7 月 31 日。如果协议有效期届满前最后一笔买卖协议关系已经开始但尚未履行完毕，则该协议有效期限续延至该最后一笔买卖协议履行结束。

2、合作方式

卖方向买方供应单晶硅片，2023 年 9 月-2025 年 7 月总供货量预计 61,250 万片，具体预计数量如下：

2023 年 9 月-2024 年 7 月总供货量 28,250 万片，月度供货按如下计划数量（万片）：

年份	2023 年				2024 年							
月份	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	合计
数量（万片）	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	28,250

2024 年 8 月-2025 年 7 月总供货量 33,000 万片，月度供货按如下计划数量（万片）：

年份	2024 年					2025 年							
月份	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	合计
数量（万片）	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	33,000

双方应按上述约定分两期执行，每年确定一次年度总供货量和月度供货量，经双方协商达成一致后签订《补充协议》。2023 年 9 月至 2024 年 7 月采购量以本采购协议为准，2024 年 8 月至 2025 年 7 月采购量以后续签订的《补充协议》为准。在此基础上，买卖双方具体月度购销数量以双方签订的《采购订单》为准。

3、履约安排

（1）买方按照年度预付每年（期）采购履约保证金，保证金按年度计划总供货量，按 0.07 元/片计算，即：年度履约保证金=年度计划总供货量*0.07 元/片。

（2）协议签订后买方应于 2023 年 10 月 31 日前支付第一期（2023 年 9 月-2024 年 7 月）采购总量的履约保证金 19,775,000.00 元整，第二期（2024 年 8 月-2025 年 7 月）履约保证金 23,100,000.00 元整，在 2024 年 7 月 25 日前向卖方支付。

（3）前一期的履约保证金可顺延作为下一期履约保证金使用，支付下一期履约保证金时，只需补齐差额即可。

（4）履约保证金的 80%每月滚动可抵扣货款，账期到期后 3 日内补足已抵扣的保证金。第二期履约保证金在 2025 年 7 月抵扣完成。

（5）如遇协议终止或提前解除，卖方扣除违约金（如有）后将剩余保证金

于买方通知后 7 个工作日内按卖方履约保证金原支付方式无息退还买方。

(6) 买方当月采购量未达到《采购订单》约定最低采购量（最低采购量为上述月度供货计划数量的 80%）的，按差额部分向卖方支付 0.07 元/片的违约金。因当月供销价格未谈拢导致未按时按量进货的，不构成违约，但年度采购量仍以协议约定数量为准。

(7) 卖方当月交付量未达到《采购订单》约定供货量的，须就差额部分数量向买方支付 0.07 元/片的违约金。

五、本次交易对上市公司的影响

忻皓新能源与宇泽半导体签订相关原材料采购协议基于未来的经营需要，有助于与上游供应商建立长期稳定的关系，保障公司单晶硅片的长期稳定供应，有利于公司生产经营的稳定性，符合公司发展战略规划。支付履约保证金是为保证协议如期履约，不存在可能导致损害上市公司利益的情形，保证金的支付不会影响上市公司日常生产经营需求。

本次采购协议的签订，后续在实施过程中的实际交易价格及采购数量以采购订单为准，对公司各年度业绩产生的影响以经审计财务报告为准。本次交易不涉及关联交易、同业竞争等情形。

六、风险提示

1、本次签订的协议有效期较长，根据目前市场价格均价测算，协议总金额约 21.25 亿元，远超过公司最近一期经审计的净资产及账面货币资金水平，存在一定的资金风险。后续公司将积极推进销售业务，根据销售进度按需采购，高度关注销售回款情况，促进产供销现金流良性循环。同时，公司将通过直接融资和间接融资等其他方式补足可能的资金缺口，存在增加公司资产负债率的风险。

2、采购协议在实施过程中实际交易价格及采购数量以采购订单为准，对公司未来各年度业绩产生的影响尚存在不确定性。

3、在采购协议实际履行过程中，如遇政策、市场、环境变化等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致协议无法如期或全面履行，协议履行存在一定的不确定性。

4、协议执行过程中存在公司未能按时付款、实际采购数量不满足协议要求等情况导致公司承担违约责任的风险。

5、本次预计协议金额为根据 InfoLink Consulting 最新公布的单晶硅片均价测算，实际价格会根据市场情况及产品规格差异进行调整，本次预计协议金额不构成业务承诺或业绩预测。

公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定履行相应的决策审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年9月26日